

2024年12月期 第1四半期 決算説明資料

株式会社レゾナック・ホールディングス

取締役 常務執行役員 CFO

染宮 秀樹

2024年5月15日

RESONAC

- ① 2024年第1四半期決算は、前年同期比増収・増益
緩やかではあるが需要の回復は継続している
固定費の抑制や円安効果もあり年初予想よりも改善
- ② 2024年通期業績予想は、下期の見直しを行っていない
上期の経過を見据えた上で、あらためてお伝えする

目次

1. 2024年12月期 第1四半期決算
2. 2024年12月期 業績予想

連結業績の概要 (前年同期比)

(億円)

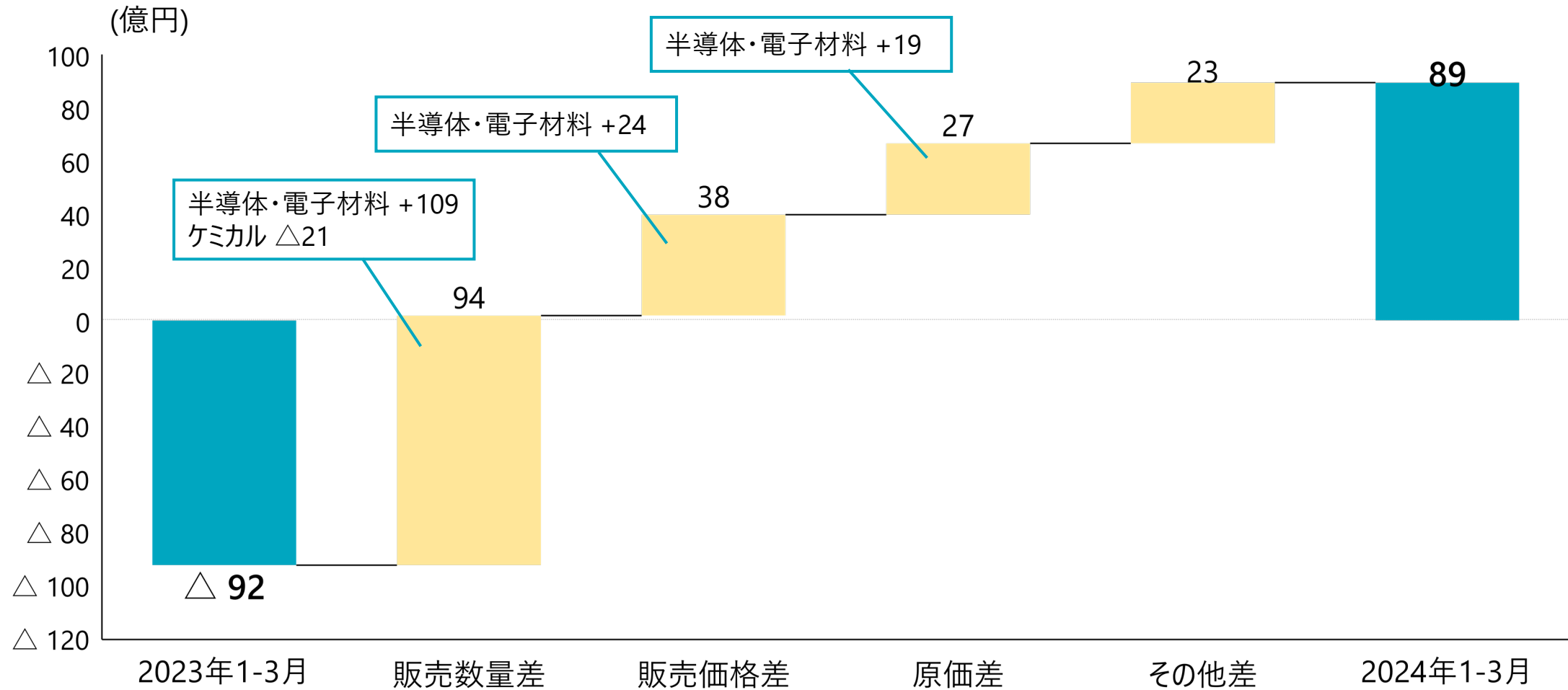
項目	2023年 1-3月	2024年 1-3月	増減
売上高	2,989	3,214	225
営業利益	△ 92	89	182
営業外損益	△ 17	21	38
経常利益	△ 109	110	219
特別損益	△ 38	187	225
税金等調整前四半期純利益	△ 147	297	444
当期純利益	△ 112	274	386
親会社株主に帰属する四半期純利益	△ 123	271	393
EBITDA (営業利益+減価償却費+のれん等償却額)	179	363	184
対売上EBITDA _(%)	6.0%	11.3%	5.3p

参考 継続事業ベース※ (億円)

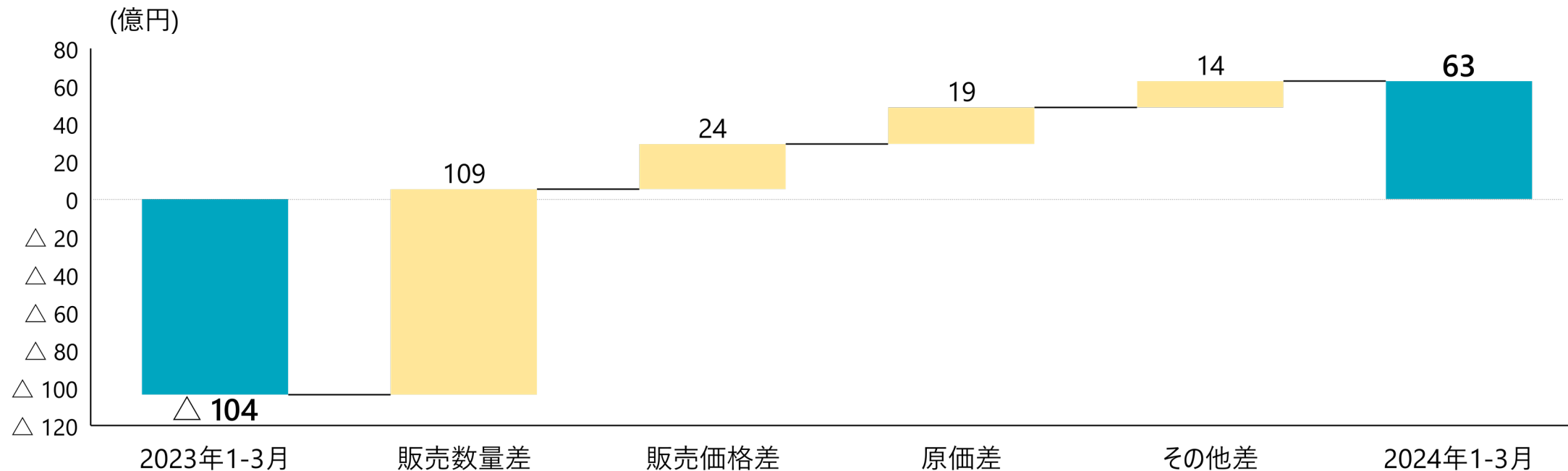
	2023年 1-3月	2024年 1-3月	増減
売上高	2,959	3,214	255
営業利益	△ 93	89	183
EBITDA	176	363	187
対売上 EBITDA(%)	5.9%	11.3%	5.3p

※ 事業譲渡した診断薬事業を除いた参考値 (監査対象外)

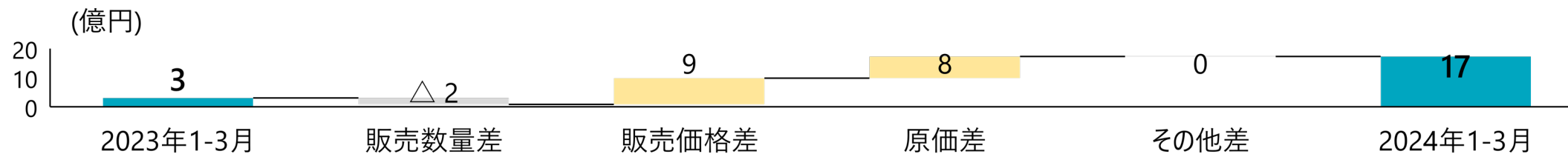
連結営業利益差異内訳 (前年同期比)



半導体・電子材料

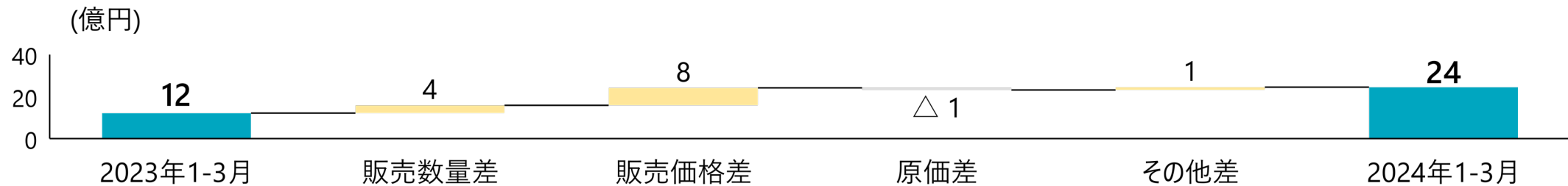


モビリティ

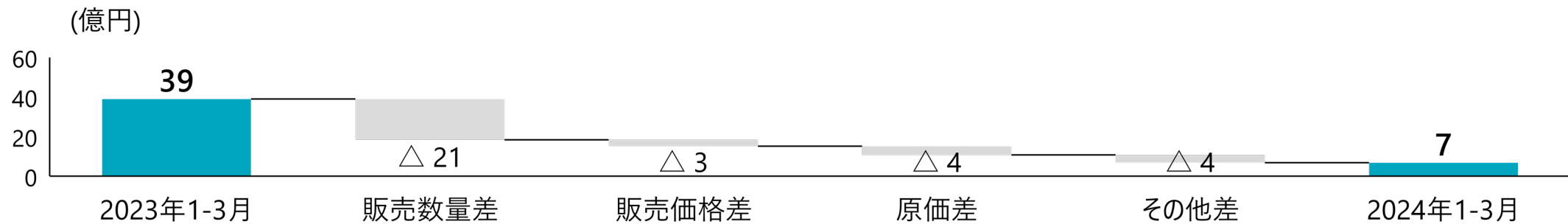


※ アルミ機能部材事業のセグメント変更(イノベーション材料→モビリティ)を遡及反映した値

イノベーション材料



ケミカル



※ アルミ機能部材事業のセグメント変更(イノベーション材料→モビリティ)を遡及反映した値

セグメント別売上高・営業利益・EBITDA (前年同期比)

(億円)

セグメント		2023年 1-3月※	2024年 1-3月	増減	増減率
半導体・電子材料	売上高	694	975	281	40%
	営業利益	△ 104	63	166	-
	EBITDA	27	195	169	634%
モビリティ	売上高	518	526	7	1%
	営業利益	3	17	14	475%
	EBITDA	55	68	13	23%
イノベーション材料	売上高	207	223	16	8%
	営業利益	12	24	12	101%
	EBITDA	29	41	12	39%
ケミカル	売上高	1,271	1,168	△ 103	△ 8%
	営業利益	39	7	△ 32	△ 83%
	EBITDA	82	51	△ 31	△ 38%
その他・調整額	売上高	299	322	23	8%
	営業利益	△ 43	△ 22	21	-
	EBITDA	△ 14	8	22	-
合計	売上高	2,989	3,214	225	8%
	営業利益	△ 92	89	182	-
	EBITDA	179	363	184	103%

※ アルミ機能部材事業のセグメント変更(イノベーション材料→モビリティ)を遡及反映した値

セグメント別サマリー (半導体・電子材料) (前年同期比)

(億円)

項目	2023年 1-3月	2024年 1-3月	増減	増減率	業績概況
売上高	694	975	281	40%	前第2四半期からの緩やかな需要回復により販売数量が増加し、増収増益。 ・半導体前工程材料:円安の進行もあり小幅増収 ・半導体後工程材料:半導体市況の回復による販売数量増で全ての主要製品で増収 ・デバイスソリューション: HDメディアはデータセンター向け需要の回復による販売数量増で大幅増収。 SiCエピタキシャルウェハーも販売数量増で増収
半導体前工程材料	205	209	4	2%	
半導体後工程材料	325	448	123	38%	
デバイスソリューション	106	229	123	117%	
その他	58	89	30	52%	
営業利益	△ 104	63	166	-	
EBITDA	27	195	169	634%	
対売上EBITDA _(%)	3.8%	20.0%	16.2p	-	

主要製品

- 半導体前工程材料: 電子材料用高純度ガス、半導体回路平坦化用研磨材料(CMPスラリー)
- 半導体後工程材料: エポキシ封止材、ダイボンディング材料、銅張積層板、感光性フィルム、感光性ソルダーレジスト
- デバイスソリューション: HDメディア、SiCエピタキシャルウェハー、化合物半導体(LED)

セグメント別サマリー (モビリティ) (前年同期比)

(億円)

項目	2023年 1-3月※	2024年 1-3月	増減	増減率	業績概況
売上高	518	526	7	1%	
自動車部品	447	458	11	3%	自動車生産の回復や新規車種向け製品立上等により、増収増益
リチウムイオン電池材料	71	80	9	13%	
その他	0	△ 13	△ 13	-	・自動車部品: 自動車生産の回復や新規車種向け製品立上等により、増収
営業利益	3	17	14	475%	・リチウムイオン電池材料: 民生需要の低迷により、アルミラミネートフィルム(SPALF)は減収となったものの、EV向けで数量が増加し、正負極用導電助剤、カーボン負極材は増収
EBITDA	55	68	13	23%	
対売上EBITDA _(%)	10.6%	12.9%	2.2p	-	

主要製品

- 自動車部品: 樹脂成形品、摩擦材、粉末冶金製品、アルミ機能部材
- リチウムイオン電池材料: アルミラミネートフィルム(SPALF)、正負極用導電助剤、カーボン負極材

※ アルミ機能部材事業のセグメント変更(イノベーション材料→モビリティ)を遡及反映した値

セグメント別サマリー (イノベーション材料) (前年同期比)

(億円)

項目	2023年 1-3月※	2024年 1-3月	増減	増減率	業績概況
売上高	207	223	16	8%	原材料価格の高騰を製品販売価格に転嫁したことや 販売数量増により増収、前年同期の価格転嫁タイムラ グ要因が解消され増益。
営業利益	12	24	12	101%	
EBITDA	29	41	12	39%	
対売上EBITDA _(%)	14.2%	18.3%	4.1p	-	

主要製品

- 樹脂材料、機能性化学品、コーティング材料、セラミックス

※ アルミ機能部材事業のセグメント変更(イノベーション材料→モビリティ)を遡及反映した値

セグメント別サマリー (ケミカル) (前年同期比)

(億円)

項目	2023年 1-3月	2024年 1-3月	増減	増減率	業績概況
売上高	1,271	1,168	△ 103	△ 8%	<p>・石油化学: ナフサ価格上昇に伴って販売単価が上昇したものの、誘導品定修の影響で販売数量が減少し、減収減益</p> <p>・化学品: 販売単価の値上げ効果が顕現した一方、一部製品で原燃料価格の下落に伴う販売単価及び原価の下落が生じ、減収増益</p> <p>・黒鉛電極: 市況低迷によって、販売数量の減少及び販売単価が下落したことで減収減益</p>
石油化学	780	760	△ 20	△ 3%	
化学品	207	200	△ 8	△ 4%	
黒鉛電極	283	207	△ 76	△ 27%	
その他	△ 0	1	1	-	
営業利益	39	7	△ 32	△ 83%	
EBITDA	82	51	△ 31	△ 38%	
対売上EBITDA _(%)	6.4%	4.4%	△ 2.1p	-	

主要製品

- 石油化学: オレフィン、有機化学品
- 化学品: 基礎化学品、産業ガス

営業外損益内訳

(億円)

項目	2023年 1-3月	2024年 1-3月	増減
金融収支	△ 29	△ 25	4
持分法投資損益	9	4	△ 5
為替差益	5	42	37
その他	△ 2	△ 0	2
営業外損益 計	△ 17	21	38

特別損益内訳

(億円)

項目	2023年 1-3月	2024年 1-3月	増減
固定資産売却益	0	197	197
固定資産除売却損	△ 12	△ 9	3
減損損失	△ 29	△ 8	22
退職給付制度改定益	4	-	△ 4
PCB処理費用戻入益	3	-	△ 3
その他	△ 5	6	11
特別損益 計	△ 38	187	225

連結貸借対照表

(億円)

資産	2023年 12月末	2024年 3月末	増減	負債・純資産	2023年 12月末	2024年 3月末	増減
現預金	1,903	2,132	229	営業債務	1,774	1,751	△ 23
営業債権	2,661	2,552	△ 109	有利子負債	10,165	9,982	△ 183
たな卸資産	2,252	2,236	△ 15	その他負債	2,594	2,595	1
その他流動資産	703	775	73	負債計	14,533	14,328	△ 205
流動資産計	7,519	7,696	177	株主資本計	4,160	3,943	△ 216
有形固定資産計	6,786	6,856	70	(内、利益剰余金)	1,373	1,175	△ 198
無形固定資産計	4,706	4,554	△ 152	その他の包括利益累計額計	1,369	1,900	531
(内、のれん)	2,852	2,814	△ 38	(内、土地再評価差額金)	261	611	350
(内、その他無形固定資産)	1,854	1,740	△ 114	(内、為替換算調整勘定)	992	1,194	202
投資その他の資産計	1,309	1,329	20	非支配株主持分	258	263	5
固定資産計	12,800	12,739	△ 62	純資産計	5,787	6,107	320
資産合計	20,320	20,435	115	負債・純資産合計	20,320	20,435	115

主要指標

ネットD/Eレシオ (倍) ^{※1}	1.00	0.90	△ 0.10	自己資本比率 (%) ^{※2}	27.2	28.6	1.4p
-----------------------------	------	------	--------	--------------------------	------	------	------

※1 {(借入金 + コマーシャルペーパー + 社債 + リース債務) - 現金及び預金 - 劣後ローン × 50%} ÷ (自己資本 + 劣後ローン × 50%)

劣後ローン(借入金に含まれる)の50%の資本性は、2020年4月27日付の(株)日本格付研究所の格付に基づく

※2 {(純資産計 - 非支配株主持分) / 負債・純資産合計} × 100

目次

1. 2024年12月期 第1四半期決算
2. 2024年12月期 業績予想

2024年連結業績予想

(億円)

項目	2023年 実績(A)	2024年 当初予想(B) [※]	2024年 4/16予想(C)	前年比 (C)-(A)	当初予想比 (C)-(B)	2024年4/16予想	
						上期予想	下期予想
売上高	12,889	13,300	13,600	711	300	6,700	6,900
営業利益	△ 38	280	470	508	190	140	330
営業外損益	△ 110	△ 150	△ 150	△ 40	0	△ 80	△ 70
経常利益	△ 148	130	320	468	190	60	260
特別損益	△ 114	△ 40	△ 40	74	0	10	△ 50
税金等調整前当期純利益	△ 262	90	280	542	190	70	210
当期純利益	△ 180	110	260	440	150	0	260
親会社株主に帰属する当期純利益	△ 190	100	250	440	150	0	250
1株当たり当期純利益	△104円65銭	55円34銭	138円34銭	242円99銭	83円00銭		
1株当たり配当金	65円	65円	65円	-	-		

※ 2024年2月14日公表

2024年セグメント別売上高・営業利益

(億円)

セグメント	項目	2024年4/16予想					2023年※	
		1Q実績	2Q予想	上期予想	下期予想	通期予想	通期実績	増減
半導体・電子材料	売上高	975	1,025	2,000	2,100	4,100	3,381	719
	営業利益	63	67	130	180	310	△ 94	404
モビリティ	売上高	526	524	1,050	1,050	2,100	2,161	△ 61
	営業利益	17	△ 7	10	60	70	54	16
イノベーション材料	売上高	223	277	500	450	950	930	20
	営業利益	24	26	50	40	90	79	11
ケミカル	売上高	1,168	1,432	2,600	2,750	5,350	5,163	187
	営業利益	7	△ 7	0	130	130	77	53
その他・調整額	売上高	322	228	550	550	1,100	1,254	△ 154
	営業利益	△ 22	△ 28	△ 50	△ 80	△ 130	△ 153	23
合計	売上高	3,214	3,486	6,700	6,900	13,600	12,889	711
	営業利益	89	51	140	330	470	△ 38	508

※ アルミ機能部材事業のセグメント変更(イノベーション材料→モビリティ)を遡及反映した値

Appendix

連結対象会社 (前期末対比)

連結子会社： 101社 (△1社)

△ 1社: 海外子会社清算関連

持分法適用会社： 12社 (±0社)

主要諸元

(期中平均)

	2023年		2024年			
	1-3月	通期実績	1-3月	上期予想	下期予想	通期予想
為替レート						
(円/US\$)	132.3	140.6	148.6	149.6	135.0	142.3
	<i>2023年3月 期末レート: 133.5</i>		<i>2024年3月 期末レート: 151.4</i>			
(円/€)	142.1	152.0	161.3	162.3	150.0	156.1
国産ナフサ (円/KL)	66,500	67,600	72,500	74,850	70,400	72,650

(億円)

セグメント	2023年 1-3月※	2024年 1-3月	増減
半導体・電子材料	109	128	19
モビリティ	27	23	△ 4
イノベーション材料	9	8	△ 1
ケミカル	38	44	6
その他	26	18	△ 9
合計	210	221	11

※アルミ機能部材事業のセグメント変更(イノベーション材料→モビリティ)を遡及反映した値

セグメント		2023年 1-3月※1	2024年 1-3月	増減	(億円)
半導体・電子材料	減価償却費(PPA除く)	66	69	2	
	PPA償却費	31	31	-	
	のれん償却額	33	33	-	
モビリティ	減価償却費(PPA除く)	41	40	△ 2	
	PPA償却費	5	5	-	
	のれん償却額	5	5	-	
イノベーション材料	減価償却費(PPA除く)	13	12	△ 1	
	PPA償却費	2	2	0	
	のれん償却額	2	2	0	
ケミカル	減価償却費(PPA除く)	42	42	0	
	PPA償却費	1	1	0	
	のれん償却額	0	1	1	
その他	減価償却費(PPA除く)	25	27	3	
	PPA償却費	0	0	-	
	のれん償却額	2	2	0	
継続事業ベース※2 合計	減価償却費(PPA除く)	187	190	3	
	PPA償却費	40	40	1	
	のれん償却額	42	43	1	
非継続事業	減価償却費(PPA除く)	2	-	△ 2	
	PPA償却費	-	-	-	
	のれん償却額	-	-	-	
合計	減価償却費(PPA除く)	189	190	1	
	PPA償却費	40	40	1	
	のれん償却額	42	43	1	

※1アルミ機能部材事業のセグメント変更(イノベーション材料→モビリティ)を遡及反映した値

※2 事業譲渡した診断薬事業を除いた参考値(監査対象外)

(億円)

項目	2023年 10-12月	2024年 1-3月	増減
売上高	3,466	3,214	△ 252
営業利益	5	89	84
営業外損益	△ 82	21	102
経常利益	△ 76	110	186
特別損益	△ 262	187	449
税金等調整前四半期純利益	△ 339	297	635
四半期純利益	△ 129	274	403
親会社株主に帰属する四半期純利益	△ 126	271	397
EBITDA (営業利益+減価償却費+のれん等償却費)	282	363	80
対売上EBITDA _(%)	8.2%	11.3%	3.1p

(億円)

セグメント		2023年※1				
		1-3月	4-6月	7-9月	10-12月	通期実績
半導体・電子材料	売上高	694	840	883	964	3,381
	営業利益	△ 104	△ 27	6	30	△ 94
モビリティ	売上高	518	521	554	567	2,161
	営業利益	3	3	22	26	54
イノベーション材料	売上高	207	229	242	252	930
	営業利益	12	17	26	23	79
ケミカル	売上高	1,271	1,278	1,298	1,316	5,163
	営業利益	39	9	54	△ 25	77
その他	売上高	269	269	285	366	1,189
	営業利益	△ 44	△ 43	△ 20	△ 49	△ 157
継続事業ベース※2 合計	売上高	2,959	3,137	3,262	3,466	12,824
	営業利益	△ 93	△ 42	89	5	△ 41
非継続事業	売上高	30	35	0	0	65
	営業利益	1	2	△ 0	△ 0	4
合計	売上高	2,989	3,172	3,262	3,466	12,889
	営業利益	△ 92	△ 40	89	5	△ 38

※1アルミ機能部材事業のセグメント変更(イノベーション材料→モビリティ)を遡及反映した値

※2 事業譲渡した診断薬事業を除いた参考値(監査対象外)

セグメント	トピックス
半導体・ 電子材料	AI半導体向け材料の生産能力を拡大 絶縁接着フィルムと放熱シート、約150億円投資
	半導体後工程の自動化技術研究組合（SATAS）に参画 先端パッケージに関する専門知識・経験を活用し技術開発を加速
イノベーション 材料	リチウムイオン電池用バインダーがトヨタのハイブリッド車に採用
ケミカル	CCS共同検討に関する覚書を三井物産と締結
	川崎市と海洋プラスチックごみリサイクルの実証実験を開始
その他	2028年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債を発行

ニュースリリース

詳細は各ニュースリリースをご参照ください。

<https://www.resonac.com/jp/news>

注意事項

本資料に掲載されている業績予想等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報および将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としています。

なお、法令に定めのある場合を除き、当社はこれらの将来予測に基づく記述を更新する義務を負いません。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。業績に影響を与える要素には、国際情勢、ナフサ等原材料価格、黒鉛電極等製品の需要動向および市況、為替レートなどが含まれますが、これらに限定されるものではありません。